

CON. HEMBRA ACOD. SUB-D ALTA DENSIDAD



SERIE 8097. Acodado. Para soldar a PCB.

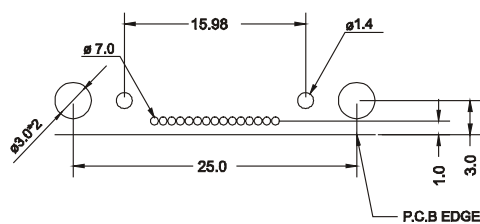
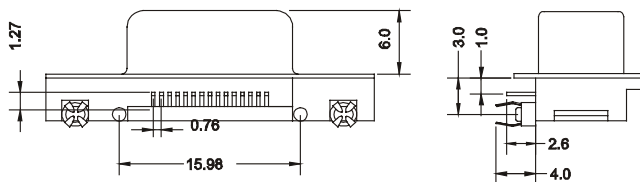
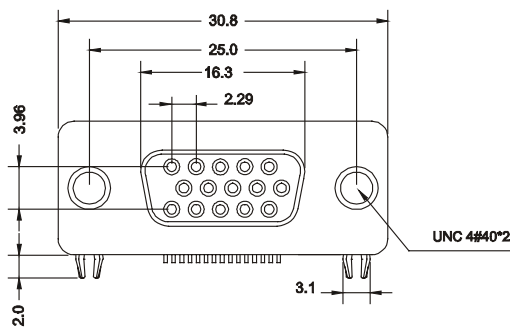
Características

- Disponible en 15 circuitos
- Aislante: termoplástico con fibra de vidrio UL 94V-0
- Contacto: bronce fosforoso estampado dorado
- Parte posterior completamente aislada
- Carcasa en chapa estañada
- Diferentes acabados de los contactos
- El modelo estándar incorpora: clip, toma de masa L2 y torreta 4-40 UNC
- Consultar opciones con el departamento comercial

Figuras y dimensiones

Códigos y dimensiones

8097 - T15C



MECANIZADO RECOMENDADO

T = Acabado de los pines

- T = 3. Flash de Oro sobre 1.27 μ de Ni.
- T = 4. 0.25 μ de Oro sobre 1.27 μ de Ni.
- T = 5. 0.50 μ de Oro sobre 1.27 μ de Ni.
- T = 6. 0.75 μ de Oro sobre 1.27 μ de Ni.

C = Opciones del conector

- C = 1. Modelo estándar con toma de masa L2 y torreta 4-40 UNC montada
- C = 0. Modelo estándar con toma de masa L2 y tuerca embutida 4.40 UNC sin torreta hexagonal